



<a href="#">首 页</a>	<a href="#">研究所概况</a>	<a href="#">新闻资讯</a>	<a href="#">科研团队</a>	<a href="#">研究方向</a>	<a href="#">科研平台</a>	<a href="#">科研项目</a>	<a href="#">人才培养</a>	<a href="#">合作交流</a>
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

最新通知 **5月21日学术会议通知(05-21)**

### 科研项目

- 近年完成和在研的部分项目
- 科研成果与获奖
- 论文与专利
- 论著与教材
- 成果展示

### 统计

- 共有科研项目: 24
- 今日科研项目: 0
- 待审科研项目: 0
- 科研项目评论: 0

当前位置: [集成电路与系统研究所](#) → [科研项目](#) → [近年完成和在研的部分项目](#) → [科研项目正文](#)

## 项目合作意向

射频集成电路设计  
混合集成电路设计  
数字集成电路设计  
集成电路芯片测试

浏览次数: 读取中...

上项科研项目: [PLD在电子电路设计中的应用](#)  
下项科研项目: [近年完成的部分项目](#)

[友情链接](#) | [在线留言](#) | [网站管理](#) | [返回顶部](#)

Copyright © 2005 - 2011 集成电路与系统研究所 Inc. All Rights Reserved.

电 话: (0773) 2192011; (0773) 2293189 邮 编: 541004 地 址: 桂林电子科技大学金鸡岭校区达成楼3308室 桂林电子科技大学集成电路与系统研究所